# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# FORMATION OF THIN FILM

Patent Number:

JP61063020

Publication date:

1986-04-01

Inventor(s):

HORIOKA KEIJI; others: 01

Applicant(s)::

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

Requested Patent:

JP61063020

Priority Number(s):

Application Number: JP19840183728 19840904

IPC Classification: H01L21/205; H01L21/263; H01L21/31

EC Classification:

Equivalents:

JP1620559C, JP3006653B

# Abstract

PURPOSE:To increase the speed and efficiency of deposition of a thin film as well as to contrive improvement in the quality of the film by a method wherein an adsorption accelerating agent having affinity with raw gas is used.

CONSTITUTION: A substrate 12, whereon a tetraethoxysilane (TEOS-CI) layer having affinity with raw gas (oxygen and chlorine) is coated in advance, is placed on the susceptor 13 located in a reaction chamber 11. Cl2, Q2 and TEOS are introduced into the chamber 11 from gas introducing holes 14-16, the laser beam 19 sent from a laser beam source 18 is made to irradiate on the substrate 12 through a window 20, and an SiO2 film 21 is deposited on the substrate 12. As TEOS is used, the speed and efficiency of deposition and the quality of the thin film 21 can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲日本國特許庁(JP)

**⑪特許出願公開** 

母公開特許公報(A)

昭61-63020

௵int,Cl,⁴

规则記号

釣特

庁内整理番号 7739-5P 母公開 昭和61年(1986)4月Ⅰ日

H 01 L 21/205

21/31

7739--- 5F

審査請求 有 発明の数 1 (全5頁)

☑発明の名称

薄膜形成方法

順 昭59--183728

❷出 顧 昭59(1984)9月4日

砂発明 岩 堀

425 426

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

愈出 類 人 工業技術院長

### 明和福

### 1、發銀的各里

雅朗形成方法

### 2. 特許請求の範囲

(3) 前記監督保護期は、解記基板表面上において パターンニングされることを特徴とする特許回求 の額回的2項記載の回過形成方法。

(4) 的記憶者促進刑は、前記無利ガスに混入して 用いられることを特徴とする神野職求の絶ย第1 取記載の移機形成方法。

(B) 的記載料ガスを結性化するために、光照射線。 いは独電加熱等の手段を用いることを特徴とする 特許国式の配配部1項記載の原設数成方法。

収 前記原料ガスとして、シラン、有機シラン類、水素化ゲルマニウム、有機ゲルマニウム域、本スフィン、イン、有機ボラン類、アルキルアルミニウム、アルキルカドミウム漢等の金属化合物ガス、或いはこれらの混合ガスを用いることを特徴とする特許研究の範囲第1項記載の組織形成方法。

(7) 前記原料ガスとして、前記金属化合物ガス収いは混合ガスに少なくとも健康型いは経療を含む 資合ガスを用いることを特別とする特許結束の幻 関第6 実記収の課題形成方法。

図 前記数替配適用として、前記金属化合物ガス 気いは混合ガスのハロゲン誘導体を用いることを 特徴とする特許回求の範囲第6項記載の得談形成 方法。

# 3. 発明の詳細な説明

# (発明の技術分野)

本発明は、化学気相成長法(CVD)により基 概念面上に終税を成長させる環境形成方法に係わ

特別昭61-63020(2)

り、特に吸着促進剤を用いた原及形成方法に関す る。

# (発明の技術的背景とその問題点)

近年、関係形成方法の一つとしてCVD法が注 目されている。このCVD法では、飲料ガスを光 目対点いは故報が必ずの手段により別担し、分解の の化学の化学のではより別担性の物質を 生成する。この不算死性物質が思想性では使患の 上に進行することに対解が形成されるのとに なる。そして、大量の数値上に四時に対象を することが可能で、類項固路や太別電物等の単常 体表面の数値には欠かすことのできない技術となっている。

ところで、CVDにおける化学反応な、気相中で非行する場合(以下気相反応と称する)と延延表面上で進行する場合(以下表面反応と称する)との2つに分けられる。気相反応の場合、生成物の一部は結役上に埋積するが、大部分は排気の学に、外に失われるので、準備速度及び推销効率が小さい。さらに、既に反応が終了して特性を失っ

吸者配強制を予め益板上に配数するか、或いは上 配吸者促進剤を無料ガスに退入して用いるように した方法である。

# (発祖の効果)

本発明によれば、吸着促進剤の作用により、 CVDにおける表面反応の気相反応に対する比率 を上げることができる。このため、従来と同じ条 件下(原料ガスの理解や独登等)であっても連設 の環構選属及び増殖物中を上げることができる。 さらに、気相反応による増殖が相対的に少なくな ることから、機質の両上をはかり得る等の効果が ある。

# (発明の実施例)

以下、本発明の詳細を国示の実施例によって説明する。

第1回は本発明の一実施例方法に使用した光 CVD装置を示す機略の成時である。図中11は 反応容器であり、この容器11内には試料が板 12を収置するサセプタ13が収容されている。 また、容器11にはガス塩入口14、15、16 た生成物が収得するために、基値との密管性や関の強度が低くなる。一方、表面反応の場合、生成物の大部分が基板上に維続することになり、堆積速度及び推積効率共に大きいものとなる。しかにながら、CVDにあける要面反応は気相反応に出してその比率が優めて小さい。このため、食体として見ると卵長の推復流度は互いものであった。(発明の目的)

本発明の目的は、表面反応の気包反応に対する 比率を上げることができ、砂辺の場合速度及び地 複効率の向上をはかり巻、且つ長覚の改辞をもは かり得る群掛形成方法を提供することにある。 (発明の概要)

本発酵の骨子は、無料ガスと数和性を育する必 情報進測を用い、気相反応に対する提供反応の比率を上げることにある。

即ち本発明は、気相中の原料ガスを震強化し、 化学気相減氏により基框上に溶解を埋職させる確 関形成方法において、確認原料ガスに対して統和 快を暮し、且つ映脈はガスより平衡磁気圧が低い

が設けられており、それぞれのガスな入口14. 15,16から混煮、塩素、テトラエトキシシラン(TEOS)が容費11内にな入されるものとなっている。さらに、容費11にはガス排気口17が設けられており、このガス排気口17から上記容費11内に導入されたガスが排気されるものとなっている。

一方、容器11の上方には透素ガスを課題するための光振18が配置されており、この光振18から見した光19は置20を介して容器11内に要光される。光照射により評確生成したで(\*\*\* サビの S の配化反応の放解として作用し、これを選げさせる。なか、上記光銀19としては、例えばメモーローエキシマレーザを用い、1秒間当日のパルス、平均出力2W/点で使用した。

次に、上記。終歴を用いた原模形成方法について 限制する。

まず、従来と両様に容易1.1 内にTEOS、 O2 . C l z を同時に導入し、容易1.1 内の全庄 カを1.0 O [torr] として、レーザ光を放射した 3

# 特開昭 81-63020(3)

明合、第2回に示す如く基で12(例えばS)が 仮)上には10~100【人/町In 】と比較的小 さな速度でSiOz 数21が堆積した。これを SEM(地変型粒子板砂液)で展現したところ、 ぷ3回の写真に示す如く基板12上にSiOzの 粒子が付替した状態であるのが刊る。このような 小さな堆積速度、劣器な形状しか得られないのは、 TEOSの酸化反応が、基度表面上ではなしに、 主として気御中で進行するためである。

そこで、本発明者等は益板表面上に一旦吸着能 違列を配置する方法を考えた。必着促進剤として は、TEOSと使和性が良く、TEOSより悪気 任の低いクロロエトキシトリエトキシシラン類 (TEOS-CI)を用いることにした。この TEOS-CIは、TEOSとCI2との個合が ス中に光限的を行うことにより基度上に容易に進 復することができる。

このようにして、基度12上に約100(人)のTEOS-C!面を配置した後、先と関係に容器11内に150S。C!z.Ozを導入し、レ

に改自されていることが明らかである。なお、上記の例では吸者促進剤としてTEOS-C!を用いたが、この代りにクロロメチルトリメチルシランを育配基盤 12上に適布しても関係の効果が得られることが奇異された。

このように、本実施例方法ではSIO2 例2.1 のは最適成内上の効果に加え、SIO2 例2.1の 選択項収が可能となる。

なお、本発明は上述した各実施例に協定される ものではない。 引えば、 前記の登促 連対はクロロ・ エトキシトリエトキシシラン数やクロロメチルト ーザ光を放射したところ、334回に示す如く SIO2 取21の進動速度は拡大600[入]となり、TEOS-CI圏がない場合と比較して特10份の環境速度が符られた。これは、TEOS-CI屋の存在により、表面反応の比率が増大したに値ならないと考えられる。

かくして本美族関方法によれば、TEOS-C「原を予め基板12上に堆積しておくことで、 気相反応に対する表面反応の比率を上げ、 S I O 2 段 2 1 の維格液度及び維持の単の土体を

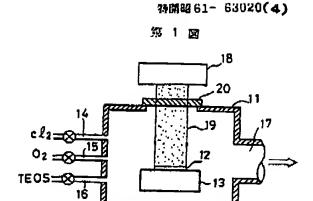
SIO2 課21の堆積速度及び堆積効率の大幅な 向上をはかり得る。さらに、気相反応により生成 され容割11外に排気される反応生成物が少なく なるので、無料がスの磁質量を少なくすることが できる。また、気相反応による堆積が相対的に少 なくなることから、競費の向上をはかり得る等の 呼ばがある。

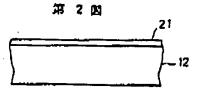
第5回は上記方法によって推想したSiO2 現をSEMにより複数したときの前面思想を示す写真である。 単画体のストレスが大であるためクラックを生じているが、既は第3回と比較して非常

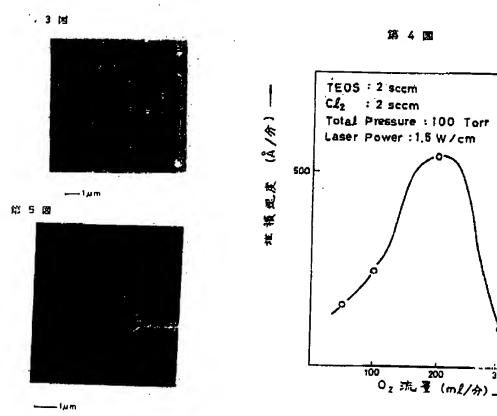
リメチルシラン類等の有機クロロシランに張るお のではなく、原科ガスと類恋性を有し、且つ原料 、ガスよりも悪気圧の低いものであればよい。また、 教者促進剤の形成方法としては、 姫 橨、 遠布、 そ の自を選定選択すればよい。さらに、基板上に吸 祖促進剤を形成する代りに、原料ガスに収益の 利を導入するようにしてもよい。また、原料力 はTooksガスに何等歴史されるものではな 並板上に形成すべき数の機関に応じて調査定式 ばよい。例えば、TEOS以外の有権シラン語。 シラン、水素化ゲルマニウム、有低ゲルマニウム 賃、ホスフィン。有些ホスフィン、ボラン。有效 ボラン耳、アルキルアルミニウム。アルキルカド ミウム類なの金銭化合物ガス、成いはこれらの器 合ガスを用いることができる。また、原料ガスを 循係化する手段としては、光風射の代りに放電ブ ラスマを思いることも可能である。その也、本兄 明の異な心臓観しない範囲で、値々記形して実施 702 E # 20.

4. 図面の図単な説明

11…反応容質、12…西位、13…サセプタ、14.15.16…ガスな入口、17…ガス排気口、18…光球入口、17…ガス排気口、18…光球入立、21…SiOz 損、22…TEOS—CIE(吸







# 特別昭61-63020(5)

第 6 図



